

## 出展要項

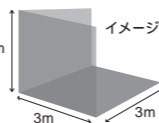
### ●出展料

企業エリア	¥320,000 (税別)
独法・公的機関・海外パビリオン・学校各研究室エリア	¥160,000 (税別)

※小間設営・装飾費、電気・給排水・電話料金、小間内清掃費、廃棄物処理費などの工事費および使用料は含まれていません。

### ■小間仕様

1小間=9m<sup>2</sup>(間口3m×奥行3m) 2.7m  
隣接する小間がある場合は、事務局側で仕切りパネル(高さ2.7m)を設置します。但し、角小間の場合、通路側のパネルはつきません。



### ●申込方法

出展申込書に必要事項を記入の上、事務局宛にFAXにてお送りください。本展示会は仮申込が可能です。2018年7月31日(火)迄に書面による仮予約の解約通知を主催者が受領した場合、解約料は一切かかりません。

- 1 申込締切日:** 2018年9月28日(金)  
但し、締切前でも予定の小間数になり次第締切しますので、お早めにお申込みください。
- 2 出展料のお支払い:** 出展本申込後、請求書を送付いたします。  
請求書記載の指定日までにご出展料を指定口座へお振込みください。  
[入金期限: 10月31日(水)]
- 3 出展申込の取消:** 出展申込書提出後の取消は原則として出来ません。但し、事務局でやむを得ないと判断した場合は取消を認め、左記の基準で解約料をお支払いいただきます。

書面による解約通知を受領した日を基準とする	解約料率
2018年9月28日(金)	ご請求額の50%
2018年9月29日(土)	ご請求額の100%

## 小間位置の決定

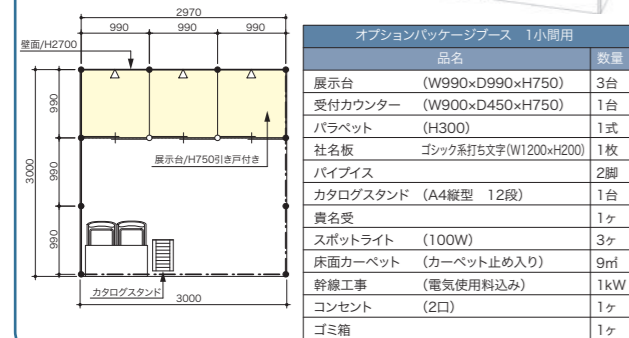
お申込順にてご希望の場所を選定していただけます。公式ウェブサイト上の「フロアレイアウト」から、ご希望の番号を「出展申込書」にご記入の上、事務局宛へFAXにてお申込みください。申込受付の翌日には公式ウェブサイト上に出席者名・配置場所を掲載し、公開いたします。同一日に複数のお申込みが重なった場合は、申込時間が早いお申込者を優先して受け付けます。

## パッケージブース(オプション)

基礎装飾・備品をセットにした費用対効果の高いパッケージブースをご用意しております。お申込みにつきましては10月下旬に配布いたします出展の手引きをご参照ください。

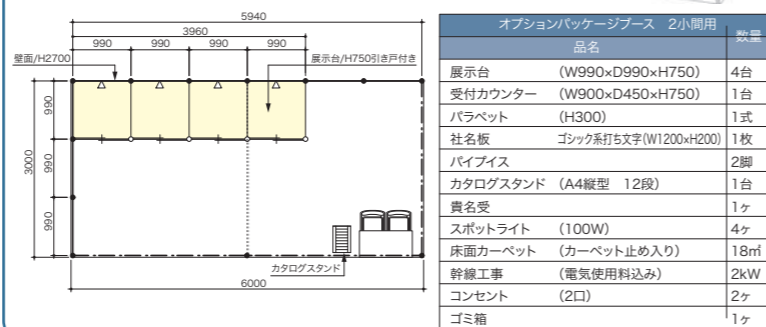
### 1小間ブースプラン

セット価格: ¥120,000(税別)  
素材: システムパネル(3m×3m 高さ2.7m)



### 2小間ブースプラン

セット価格: ¥180,000(税別)  
素材: システムパネル(3m×6m 高さ2.7m)



## 開催までのスケジュール

2018年 7月	8月	9月	10月	11月	12月	2019年 2月
出展仮申込締切日 7月31日(火)		出展本申込締切日 9月28日(金)	出展者説明会 10月下旬 (予定)  入金期限 10月31日(水)	ビジネスマッチング システムオープン	各種提出 書類締切日	搬入・設営日 1月28日(月)&29日(火)  展示会開催 1月30日(水)~2月1日(金)

### お問合せ・申込先

SURTECH  
実行委員会事務局

株式会社JTBコミュニケーションデザイン内  
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング  
TEL: 03-5657-0757 FAX: 03-5657-0645 Email: surtech@jtbcom.co.jp

Jtb  
Communication  
Design

# SURTECH 2019 表面技術要素展

<http://www.surtech.jp/>

## 出展のご案内

2019年 1月30日 水 ▶ 2月1日 金  
東京ビッグサイト(東ホール)

**主催** 一般社団法人表面技術協会  
日本鍍金材料協同組合  
株式会社JTBコミュニケーションデザイン

**後援** 一般社団法人日本表面処理機材工業会  
全国鍍金工業組合連合会

**特別協力** 材料技術研究協会  
日本塗装機械工業会  
日本塗装技術協会  
一般社団法人日本熱処理技術協会

